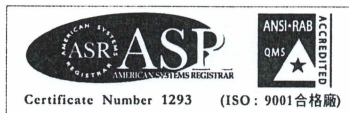


臺灣固品企業有限公司
Ku Ping Enterprise Co., Ltd.



試驗報告表
TEST REPORT

試驗結果：

Result

SN-03 SN-Ag0.1-5.0 Cu0.1-2.0

02/16/24 10:24

Sample-No 402166 Sn Cu Wire.

	Pb	Sb	As	Bi	Cd	In	Ag
1	0.0258	.00510	.00515	.00023	0	.00278	0
2	0.0265	.00543	.00514	.00023	0	.00282	0

	Cu	Al	Fe	Ni	Zn	Sn
1	0.705	.00044	.00160	.00094	.00022	99.25
2	0.716	.00044	.00194	.00097	.00022	99.24

SN-03 SN-Ag0.1-5.0 Cu0.1-2.0

02/16/24 10:25

Sample-No 402166 Sn Cu Wire.

Average of 2 sparks

	Pb	Sb	As	Bi	Cd	In	Ag
X	0.0262	.00527	.00515	<.00100	<.00010	.00280	<.00100

	Cu	Al	Fe	Ni	Zn	Sn
X	0.710	<.00100	.00177	<.00100	.00022	99.25

試驗品名：

Name of Article **LEAD-FREE. SOLDER**

試驗日期：

Date 表圖右上角

試驗依據： **SPARK-ATOMIC ENISSION**

Method **SPECTROMETER**

試驗者：

Analyst

試驗數量：

Piece **1 PCS**

委託者：

Applicant

試驗內容： PB 鉛 SB 銻 AS 鉍 BI 鉍 CD 鎘 IN 銻 AG 銀 CU 銅 AL 鋁
Content FE 鐵 NI 鎳 ZN 鋅 SN 錫

備註：考慮換錫之標準，由各家自行定訂各雜質比之含量值，當雜質比超過所設值之上限，就應更換新錫。

1. 為第一次化驗。
2. 為第二次化驗。底下為平均值。